《产品水足迹评价技术规范 印制电路板》（征求意见稿）意见汇总表

牵头起草单位：中国电子技术标准化研究院 承办人：李梦辰 电话：13811505346 邮箱：[limc@cesi.cn](mailto:yangyt@cesi.cn)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标准条款号** | **标准原始内容** | **建议修改为** | **理由** | **备注** | **意见提出单位** |
|  | （如5.3.2） | （填写征求意见稿中标准原始描述） | （建议修改后的表述） |  |  | 意见提供人姓名、单位、联系方式 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |